



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

X4

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 1月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-006638

[ST.10/C]:

[JP2001-006638]

出 願 人

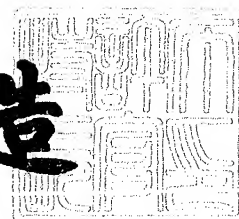
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2002年 2月 1日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3003053

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0082413

【提出日】 平成13年 1月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H03H 9/00

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 棚谷 英雄

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 北村 文孝

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 坂田 淳一郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100093388

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

 【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

 【識別番号】 100095728

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 振動片、振動子、発振器及び携帯用電話装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基部と、

この基部から突出して形成されている振動腕部と、

前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動片であって、

前記基部に切り込み部が形成されていると共に、

前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする振動片。

【請求項 2】 前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、

前記振動片の C I (クリスタルインピーダンス) 値比 (高周波 C I 値 / 基本波 C I 値) が 1. 0 以上になるように前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の振動片。

【請求項 3】 前記振動腕部の長手方向における前記溝部の一部に形成される電極部の長さが前記振動腕部の長さに対して略 4 5 % 乃至略 5 5 % に形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の振動片。

【請求項 4】 前記電極部が励振電極であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の振動片。

【請求項 5】 前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の振動片。

【請求項 6】 前記振動片が略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉型振動片であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の振動片。

【請求項 7】 基部と、

この基部から突出して形成されている振動腕部と、

前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動片が、パ

パッケージ内に収容されている振動子であって、

前記基部に切り込み部が形成されていると共に、

前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする振動子。

【請求項 8】 前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、

前記振動片の C I (クリスタルインピーダンス) 値比 (高周波 C I 値 / 基本波 C I 値) が 1. 0 以上になるように前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする請求項 7 に記載の振動子。

【請求項 9】 前記振動腕部の長手方向における前記溝部の一部に形成される電極部の長さが前記振動腕部の長さに対して略 4 5 % 乃至略 5 5 % に形成されていることを特徴とする請求項 8 に記載の振動子。

【請求項 1 0】 前記電極部が励振電極であることを特徴とする請求項 7 乃至請求項 9 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 1 1】 前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする請求項 7 乃至請求項 1 0 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 1 2】 前記振動片が略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉型振動片であることを特徴とする請求項 7 乃至請求項 1 1 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 1 3】 前記パッケージが箱状に形成されていることを特徴とする請求項 7 乃至請求項 1 2 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 1 4】 前記パッケージが所謂シリンダータイプに形成されていることを特徴とする請求項 7 乃至請求項 1 2 のいずれかに記載の振動子。

【請求項 1 5】 基部と、

この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片と集積回路がパッケージ内に収容されている発振器であって、

前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されていると共に、

前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする発振器

【請求項 1 6】 基部と、

この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であり、

この振動片がパッケージ内に収容されている振動子であり、

この振動子を制御部に接続して用いている携帯電話装置であって、

前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されていると共に、

前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする携帯電話装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

【0 0 0 2】

本発明は、例えば水晶等からなる振動片、この振動片を有する振動子、この振動子を備える発振器や携帯電話装置に関する。

【0 0 0 3】

【従来の技術】

従来、振動片である音叉型水晶振動片は、例えば図 1 1 に示すように構成されている。

すなわち、音叉型水晶振動片 1 0 は、基部 1 1 と、この基部 1 1 から突出して形成されている 2 本の振動腕部 1 2, 1 3 を有している。そして、この 2 本の振動腕部 1 2, 1 3 には、図 1 2 に示すように、溝 1 2 a, 1 3 a が表面及び裏面に形成されている。

図 1 2 は、図 1 1 の A - A' 線断面図であり、この図 1 2 に示すように振動腕部 1 2, 1 3 は、この溝 1 2 a, 1 3 a により、その断面が略 H 型に形成されている。

さらに、このような溝 1 2 a, 1 3 a には、この振動腕部 1 2, 1 3 を振動させるための励振電極 1 2 b, 1 3 b が、それぞれ図 1 2 に示すように形成されている。

また、図 1 2 に示すように、振動腕部 1 2, 1 3 の側面にも側面励振電極 1 2

c, 13cが形成されている。

【0004】

このような略H型の音叉型水晶振動片10は、振動片の大きさを小型化しても溝12a、13b内に励振電極12b、13bを備えているので、腕部12、13の振動損失が低くCI値（クリスタルインピーダンス又は等価直列抵抗）も低く抑えることができるという特性を有する。

このため、略H型の音叉型水晶振動片10は、例えば特に小型でも高精度な性能が求められる振動子に適用されている。

このような音叉型水晶振動片10は、その振動により基本波の周波数で信号を発振するようになっているが、同時に高調波の周波数でも同様の信号を発振してしまう特性を有している。

そして、この高調波の信号を振動子等の機器が基本波の周波数の信号と間違えて拾ってしまうと、機器に異常をもたらすおそれがある。

【0005】

そこで、このような事態を未然に防ぐ方法として、CI値比を基準に設計する方法がある。このCI値比は、高周波のCI値を基本波CI値で割ったもの（高周波CI値／基本波CI値）である。

すなわち、高周波CI値が基本波CI値より大となり、このCI値比が1.0以上となれば、高周波での信号の発振が発生し難くなり、機器等が誤って高調波の信号を拾うおそれが小さくなり、高性能な振動片となる。

このようにCI値比を1.0以上にするためには、高調波のCI値を大きくする必要がある。その方法として、図11における振動腕部12、13の長さ（L）に対して溝12a、13aに形成された励振電極12b、13bの長さ（d1）を半分、すなわち0.5Lにすることが知られている。

図13は、このような基本波CI値とCI値比との関係を示す図である。図13に示すように、基本波CI値は、励振電極12b、13bの長さ（d1）が、振動腕部12、13の長さ（L）に対して短くなればなるほど上昇し、これによりCI値比も上昇する。

【0006】

反対に、励振電極12b、13bの長さ(d1)が、振動腕部12、13の長さ(L)に対して長くなればなるほど、基本波CI値が下降するが、同時にCI値比も1.0に近づく。例えば励振電極12b、13bの長さ(d1)が振動腕部12、13の長さ(L)の60%になるとCI値比は1.0以下となってしまう。

したがって、このように励振電極12b、13bの長さ(d1)を振動腕部12、13の長さ(L)の約半分程度にしている。

このようにすることで、振動片の高調波CI値と基本波CI値が上昇するが、同時に、高調波CI値の方が基本波CI値より、より大きくなるため、両者のCI値の差が広がり、上述のCI値比を1.0以上とすることができるようになる(図13参照)。

したがって、このようにCI値比を1.0以上にすることで、音叉型水晶振動片10を搭載している振動子等が誤って高調波の信号を拾い難くし、高性能で小型の振動片を構成するようにしている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述のように高調波のCI値を上昇させると、高調波ほどではないが基本波のCI値も大となってしまう。

この基本波においてCI値が大きくなりすぎると、振動片の性能の劣化の原因となってしまう。そのため、上述のCI値比を1.0以上とするため、高調波のCI値を、あまり大きくすることができなかった。

しかし、基本波のCI値が上昇しすぎない程度に高調波のCI値を上げると、上述のCI値比を1.0以上にするのは容易ではないため、どうしても基本波のCI値が必要以上に上昇してしまうという問題があった。

【0008】

また、上述のような小型の音叉型水晶振動片10であっても、近年の電気機器等の装置の小型化の要請に対応するには、更なる小型化が求められている。

この小型化の要請に対応するには、基部11の図11における縦方向の長さ(L1)をより短く形成すれば、全体として振動片10の長さが短くなり、振動片

10が小型化され、最も良いのであるが、以下のような問題があった。

すなわち、一般に基部11の長さを振動腕部12, 13の長さの40%以上としないと、CI値が安定せず、振動片の性能が劣化してしまうという問題があった。

【0009】

具体的には、図12に示すように振動腕部12, 13の厚みをD、振動腕部12, 13の幅をW、振動腕部12, 13の長さをLとした場合、音叉型水晶振動片10の周波数fは、

$$f \propto W / L^2 \dots\dots\dots \text{式1}$$

の関係式を満たさなければならない。すなわち、振動片10の振動腕部12, 13の長さLを短くすればするほど、振動腕部12, 13の幅Wも細くなるという関係になっている。

【0010】

図11に示す音叉型水晶振動片10は、上述のように小型化されているため振動腕部12, 13の長さLが例えば、1.644mmと短いため、その幅も例えば0.1mmと極めて細くなっている。さらに振動腕部12, 13の厚みDも例えば0.1mmと成っている。

ところで、音叉型水晶振動片10の腕部12, 13は、図13(a)に示すように、幅Wが長く厚みDが短ければ、図において矢印Bに示すように通常の水平方向の振動を行うことになる。

しかし、上述のように幅Wが短くなると、図14(b)に示すように、垂直方向の成分(図において矢印Cの方向)を含むようになり、図14(b)において矢印Eで示す方向に振動腕部12, 13が振動する。

これは、図15に示す図でも明らかなように垂直振動成分変位量(nm)は、振動腕部12, 13の幅W/厚みDが1.2より小さくなると急激に変位量も大きくなるのが分かる。

【0011】

このように振動腕部12, 13の振動の垂直成分が増加すると、この振動が振動片10の基部11へと伝わり、振動片10をパッケージ等に固定する基部11

の固定領域の接着剤等からエネルギーが逃げてしまうことになる。

このように振動が基部 1 1 へ漏れ、基部 1 1 の固定領域からエネルギーが逃げると、振動腕部 1 2, 1 3 の振動が不安定化し、振動片、素子間の C I 値バラツキが大きなものになっていた。

そして、このような振動腕部 1 2, 1 3 の振動の漏れや基部 1 1 の固定領域からのエネルギーの逃げを防ぐには、上述のように振動腕部 1 2, 1 3 の長さ L の 4 0 % 以上の長さを基部 1 1 において確保しなければならなかった。したがって、これが振動片 1 0 自体の小型化の障害となっていた。

【 0 0 1 2 】

本発明は上記問題に鑑み、基本波の C I 値を低く抑えながら、C I 値比を一定に保持すると共に、基部を短くしても振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくし、並びに振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び携帯用電話装置を提供することを目的とする。

【 0 0 1 3 】

【課題を解決するための手段】

前記目的は、請求項 1 の発明によれば、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動片であって、前記基部に切り込み部が形成されていると共に、前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする振動片により、達成される。

【 0 0 1 4 】

請求項 1 の構成によれば、前記溝部の一部に電極部が形成されているので、溝部のうち電極部が形成されていない部分を前記振動腕部に形成することになる。

すなわち、前記電極部は、C I 値比が一定以上になるような長さで前記溝部に配置される。

一方、C I 値の上昇は、前記溝部の長さを前記振動腕部の長さに比べ長く形成することで解消できる。具体的には、前記溝部には、前記電極部が形成されていない部分があるので、この部分の長さを変更することで、C I 値の上昇を容易に抑えることができる。

したがって、C I 値比とC I 値を容易に最適に調整することができる振動片である。

また、前記基部に切り込み部が形成されているので、前記振動腕部が振動する際に、振動の垂直成分が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、振動片、素子間のC I 値のバラツキを小さくすることができる。

【0015】

好ましくは、請求項2の発明によれば、請求項1の構成において、前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記振動片のC I（クリスタルインピーダンス）値比（高周波C I 値／基本波C I 値）が1.0以上になるように前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする振動片である。

請求項2の構成によれば、前記振動片のC I（クリスタルインピーダンス）値比（高周波C I 値／基本波C I 値）が1.0以上になるように前記溝部の一部に電極部が形成されているので、この振動片を搭載した機器等において、高周波で発振がしにくくなる。このため、異常信号を発振しない高性能な振動片となる。

【0016】

好ましくは、請求項3の発明によれば、請求項2の構成において、前記振動腕部の長手方向における前記溝部の一部に形成される電極部の長さが前記振動腕部の長さに対して略45%乃至略55%に形成されていることを特徴とする振動片である。

請求項3の構成によれば、前記振動腕部の長手方向における前記溝部の一部に形成される電極部の長さが前記振動腕部の長さに対して略45%乃至略55%に形成されているので、図13に示すようにC I 値比を1.0以上とすることができる。

したがって、この振動片を搭載した機器等において、高周波で発振がしにくくなる。このため、異常信号を発振しない高性能な振動片となる。

【0017】

好ましくは、請求項4の発明によれば、請求項1乃至請求項3のいずれかの構

成において、前記電極部が励振電極であることを特徴とする振動片である。

請求項 4 の構成によれば、前記電極部が励振電極であるので、励振電極において、上述のように C I 値及び C I 値比を容易に調整することができる。

【 0 0 1 8 】

好ましくは、請求項 5 の発明によれば、請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかの構成において、前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする振動片である。

請求項 5 の構成によれば、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている。したがって、この切り込み部は、前記振動腕部の振動の妨げにならない位置に配置されていると共に、振動漏れが前記固定領域へ伝わり、エネルギーの逃げが生じるのを有効に防止している。このため、振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができる。

【 0 0 1 9 】

好ましくは、請求項 6 の発明によれば、請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかの構成において、前記振動片が略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉型振動片であることを特徴とする振動片である。

請求項 6 の構成によれば、前記振動片が略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉型振動片に、前記基部に切り込み部が形成されていると共に、前記溝部の一部に電極部が形成されている。

したがって、C I 値及び C I 値比の調整が容易で、前記音叉型振動片全体も小型化でき、振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができる。

【 0 0 2 0 】

前記目的は、請求項 7 の発明によれば、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動片が、パッケージ内に収容されている振動子であって、前記基部に切り込み部が形成されていると共に、前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする振動子により、達成される。

【 0 0 2 1 】

請求項 7 の構成によれば、前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されているので、溝部のうち電極部が形成されていない部分を前記振動腕部に形成することになる。

すなわち、前記電極部は、C I 値比が一定以上になるような長さで前記溝部に配置される。

一方、C I 値の上昇は、前記溝部の長さを前記振動腕部の長さに比べ長く形成することで解消できる。具体的には、前記溝部には、前記電極部が形成されていない部分があるので、この部分の長さを変更することで、C I 値の上昇を容易に抑えることができる。

したがって、振動片の C I 値比と C I 値を容易に最適に調整することができる振動子である。

また、前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されているので、前記振動腕部が振動する際に、振動の垂直成分が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができる振動子である。

【 0 0 2 2 】

好ましくは、請求項 8 の発明によれば、請求項 7 の構成において、前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記振動片の C I (クリスタルインピーダンス) 値比 (高周波 C I 値 / 基本波 C I 値) が 1. 0 以上になるように前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする振動子である。

請求項 8 の構成によれば、前記振動片の C I (クリスタルインピーダンス) 値比 (高周波 C I 値 / 基本波 C I 値) が 1. 0 以上になるように前記溝部の一部に電極部が形成されているので、この振動片を搭載した機器等において、高周波で発振がしにくくなる。このため、異常信号を発振しない高性能な振動片を有する振動子となる。

【 0 0 2 3 】

好ましくは、請求項 9 の発明によれば、請求項 8 の構成において、前記振動腕

部の長手方向における前記溝部の一部に形成される電極部の長さが前記振動腕部の長さに対して略45%乃至略55%に形成されていることを特徴とする振動子である。

請求項9の構成によれば、前記振動片の前記振動腕部の長手方向における前記溝部の一部に形成される電極部の長さが前記振動腕部の長さに対して略45%乃至略55%に形成されているので、図13に示すようにC I 値比を1.0以上とすることができる。

したがって、この振動片を搭載した振動子において、高周波で発振がしにくくなるため、異常信号を発振しない高性能な振動片を有する振動子となる。

【0024】

好ましくは、請求項10の発明によれば、請求項7乃至請求項9のいずれかの構成において、前記電極部が励振電極であることを特徴とする振動子である。

請求項10の構成によれば、前記振動片の前記電極部が励振電極であるので、励振電極において、上述のようにC I 値及びC I 値比を容易に調整することができる。

【0025】

好ましくは、請求項11の発明によれば、請求項7乃至請求項10のいずれかの構成において、前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする振動子である。

請求項11の構成によれば、前記振動片の前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている。したがって、この切り込み部は、前記振動腕部の振動の妨げにならない位置に配置されていると共に、振動漏れが前記固定領域へ伝わり、エネルギーの逃げが生じるのを有効に防止している。このため、振動片、素子間のC I 値バラツキを小さくした振動子となる。

【0026】

好ましくは、請求項12の発明によれば、請求項7乃至請求項11のいずれかの構成において、前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉型振動片であることを特徴とする振動子である。

請求項 1 2 の構成によれば、前記振動片が略 3 0 K H z 乃至略 4 0 K H z で発振する水晶で形成されている音叉型振動片に、前記基部に切り込み部が形成されていると共に、前記溝部の一部に電極部が形成されている。

したがって、C I 値及び C I 値比の調整が容易で、前記音叉型振動片全体や振動子全体も小型化でき、振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができる振動子である。

【 0 0 2 7 】

好ましくは、請求項 1 3 の発明によれば、請求項 7 乃至請求項 1 2 のいずれかの構成において、前記パッケージが箱状に形成されていることを特徴とする振動子である。

請求項 1 3 の構成によれば、前記パッケージが箱状に形成されている振動子を小型化でき、前記振動片の C I 値及び C I 値比の調整が容易で、且つ振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができる。

【 0 0 2 8 】

好ましくは、請求項 1 4 の発明によれば、請求項 7 乃至請求項 1 2 のいずれかの構成において、前記パッケージが所謂シリンダータイプに形成されていることを特徴とする振動子である。

請求項 1 4 の構成によれば、前記パッケージが所謂シリンダータイプに形成され、振動子や振動片を小型化でき、前記振動片の C I 値及び C I 値比を容易に調整でき、且つ振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができる。

【 0 0 2 9 】

前記目的は、請求項 1 5 の構成によれば、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片と集積回路がパッケージ内に収容されている発振器であって、前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されていると共に、前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする発振器により、達成される。

【 0 0 3 0 】

請求項 1 5 の構成によれば、前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されているので、溝部のうち電極部が形成されていない部分を前記振動腕部に形成す

ることになる。

すなわち、前記電極部は、C I 値比が一定以上になるような長さで前記溝部に配置される。

一方、C I 値の上昇は、前記溝部の長さを前記振動腕部の長さに比べ長く形成することで解消できる。具体的には、前記溝部には、前記電極部が形成されていない部分があるので、この部分の長さを変更することで、C I 値の上昇を容易に抑えることができる。

したがって、振動片のC I 値比とC I 値を容易に最適に調整することができる発振器である。

また、前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されているので、前記振動腕部が振動する際に、振動の垂直成分が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、振動片、素子間のC I 値バラツキを小さくすることができる発振器である。

【 0 0 3 1 】

前記目的は、請求項 1 6 の発明によれば、基部と、この基部から突出して形成されている振動腕部と、を有する振動片であり、この振動片がパッケージ内に收容されている振動子であり、この振動子を制御部に接続して用いている携帯電話装置であって、前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されていると共に、前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されていることを特徴とする携帯電話装置により、達成される。

【 0 0 3 2 】

請求項 1 6 の構成によれば、請求項 1 5 の構成によれば、前記振動片の前記溝部の一部に電極部が形成されているので、溝部のうち電極部が形成されていない部分を前記振動腕部に形成することになる。

すなわち、前記電極部は、C I 値比が一定以上になるような長さで前記溝部に配置される。

一方、C I 値の上昇は、前記溝部の長さを前記振動腕部の長さに比べ長く形成することで解消できる。具体的には、前記溝部には、前記電極部が形成されてい

ない部分があるので、この部分の長さを変更することで、C I 値の上昇を容易に抑えることができる。

したがって、振動片のC I 値比とC I 値を容易に最適に調整することができる振動子を有する携帯電話装置である。

また、前記振動片の前記基部に切り込み部が形成されているので、前記振動腕部が振動する際に、振動の垂直成分が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、振動片、素子間のC I 値バラツキを小さくすることができる振動子を有する携帯電話装置である。

【 0 0 3 3 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。

なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。

【 0 0 3 4 】

(第 1 の実施の形態)

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る振動片である音叉型水晶振動片 1 0 0 を示す図である。

音叉型水晶振動片 1 0 0 は、例えば所謂水晶 Z 板となるように水晶の単結晶を切り出して形成されている。また、図 1 に示す音叉型水晶振動片 1 0 0 は例えば 3 2 . 7 6 8 K H z で信号を発信する振動片であるため、極めて小型の振動片となっている。

このような音叉型水晶振動片 1 0 0 は、図 1 に示すように、基部 1 1 0 を有している。そして、この基部 1 1 0 から図において上方向に突出するように振動腕部である音叉腕 1 2 1 , 1 2 2 が 2 本配置されている。

また、この音叉腕 1 2 1 , 1 2 2 の表面と裏面には、溝部 1 2 3 , 1 2 4 が図 1 に示すように形成されている。この溝部 1 2 3 , 1 2 4 は、図 1 に示されてい

ない音叉腕121, 122の裏面側にも同様に形成されているため、図2に示すように図1のF-F'断面図では、略H型に形成されている。

【0035】

ところで、図1に示す音叉腕121, 122に形成されている溝部123, 124には、図1及び図2に示すように、電極部である励振電極123a, 124aが形成されている。

また、音叉型水晶振動片100の側面には、図2に示すように側面励振電極123b, 124bが配置されている。

さらに、音叉型水晶振動片100には、給電等を行う他の電極125も配置されている。

この励振電極123a, 124aが溝部123, 124に配置され、側面励振電極123b, 124bが、側面に配置されているため、励振電極123a, 124a及び側面励振電極123b, 124bに電圧を印加すると、音叉腕123, 124内に効率良く電界が生じ、音叉腕123, 124の振動損失が低くCI値（クリスタルインピーダンス又は等価直列抵抗）も低い状態で振動が生じることになる。

このCI値は、具体的には基本波であり、周波数は例えば32kHzとなっている。この基本波のCI値を低く抑えることで高性能な振動片となることになる。

【0036】

ところで、この励振電極123a, 124aが配置されている溝部123, 124の長さは、図1に示すように音叉腕121, 122の長さ(L)に対して、70%の長さである0.7Lに設定されている。

この0.7Lの長さは、図3の基本波CI値と溝長との関係を示す図にあるように、最も基本波CI値が低くなる長さである。

また、このような長さに配置されている溝部123, 124の一部には、図1及び2に示すように、励振電極123a, 124aが配置されている。

すなわち、この励振電極123a, 124aは、溝部123, 124の全部にわたって配置されているのではなく、音叉腕121, 122の長さ(L)に対し

て50%の長さとなっている。

【0037】

この割合は、図13に示すように、CI値比（高調波CI値／基本波CI値）が1.0以上となる配置である。このように配置することで、上述のように高調波のCI値が大きくなり、高調波で誤った発振をし難くなるので、音叉型水晶振動片100を搭載する振動子等は基本波の発振を受け易くなる。

上述のように音叉腕121、122が振動すると、基本波の発振のみならず高調波での発振する可能性が発生してしまう。

しかし、本実施の形態によれば、溝部123、124の長さは、基本波のCI値が低下するような長さ（0.7L）に設定し、励振電極123a、124aの長さはCI値比が1.0以上になるような長さ（0.5L）としているので、高調波の発振がし難く、且つ基本波のCI値を低く抑えることができることになる。

すなわち、従来の音叉型水晶振動片10と異なり溝部123、124内全体に励振電極123a、124aを配置せず、溝部123、124に励振電極123a、124aを配置しない部分を設けたので、かかる調整が可能となった。

【0038】

ところで、このように溝部123、124や励振電極123a、124aが配置されている音叉腕121、122の図1における下方には、上述のように基部110が配置されている。

この基部110は、その全体が略板状に形成されている。そして、図において縦方向の長さが、図4に示すように、例えば0.56mmに形成されている。

図4は、図1の音叉型水晶振動片100の大きさ等を示した図である。

図4に示すように、この基部110から突出して配置されている前記音叉腕121、122の図において縦方向の長さは例えば1.644mmに形成されている。

【0039】

したがって、この音叉腕121、122に対する基部110の長さは、約34%となっている。これに対して従来の音叉型水晶振動片10は、基部11の長さ

(L1) が 0.7 mm で腕部 12, 13 の長さ (L) が 1.644 mm に形成され、基部 11 の長さは腕部 12, 13 の長さに対して約 42.6% となり、40% を超えている。

このように基部 11 の長さを腕部 12, 13 の長さに対して 40% 以上の長さになるようにすることで、上述のように腕部 12, 13 の垂直成分の振動により振動漏れが生じ、振動片、素子間の CI 値バラツキが大きくなるのを防いでいた。

【0040】

これに対して、本実施の形態の音叉型水晶振動片 100 の基部 110 の長さは、音叉腕 121, 122 の長さに対して上述のように 34% になるように形成されているので、従来の音叉型水晶振動片 10 と同様の構成では、音叉腕 121, 122 の垂直成分の振動による振動漏れが生じ、振動片、素子間の CI 値バラツキが大きくなる。

しかし、本実施の形態では、図 4 に示すように基部 110 の両側に切り込み部 126 が 2箇所設けられている。

この状態を示すのが図 5 である。図 5 は図 4 の基部 110 の切り込み部 126 の配置状態を示す概略斜視図である。

図 5 に示すように切り込み部 126 は、矩形状に形成されされている。

このような切り込み部 126 は、図 4 に示すように基部 110 の上端部から 0.113 mm 下方から下に向かって形成されている。

【0041】

この切り込み部 126 の基部 110 における配置条件を示したのが図 6 である。

図 6 において基部 110 の底面から基部 110 の上端、具体的には 2 本の音叉腕 121, 122 の間の股部までの長さを A1 とする。

そして、基部 110 の底面から切り込み部 126 の上端部までの長さを A2 とする。

また、基部 110 の底面から音叉腕 121, 122 に形成されている溝部 123, 124 の下端部までの長さを A3 としたとき、A3 の長さは、A2 の長さよ

り長くなるように切り込み部 126 が形成される。

そして、A3 の長さは A1 の長さと同じか、若しくは A3 の長さが A1 の長さより長くなるように形成される。したがって、音叉腕 121, 122 の根元より基部 110 の底面側に前記溝部 123, 124 が形成されないようになっている。

【0042】

以上の関係から、基部 110 に形成される切り込み部 126 の位置は、必ず音叉腕 121, 122 の溝部 123, 124 の下端部より下方に配置されることになる。

したがって、この切り込み部 126 の存在が、音叉腕部 121, 122 の振動を阻害等することがない。

また、図 6 で斜線で示す部分は、音叉型水晶振動片 100 をパッケージにおいて固定する際に実際に固定される固定領域 111 である。この固定領域 111 の上端部と、基部 110 の底面との長さを示したのが A4 である。

そして、この固定領域 111 と切り込み部 126 との位置関係は、A2 の長さが、必ず A4 の長さより長くなる。

したがって、切り込み部 126 の上端部は、必ず固定領域 111 より図 4 の上方に配置されるので、切り込み部 126 が固定領域 111 に影響を及ぼすことなく、音叉型水晶振動片 100 のパッケージに対する固定状態に悪影響を与えることがない。

【0043】

このように、基部 110 に設けられた切り込み部 126 は、音叉型水晶振動片 100 の音叉腕 121, 122 の振動に悪影響を与えることがない位置に設けられている。そして、更に、切り込み部 126 は、音叉型水晶振動片 100 のパッケージに対する固定状態に悪影響を与えることがない位置にも設けられている。

このような位置に設けられている切り込み部 126 は、音叉腕 121, 122 の溝部 123, 124 の位置より下方の基部 110 側に設けられている。このため、音叉腕 121, 122 の垂直成分の振動により、溝部 123, 124 から漏れてきた漏れ振動は、切り込み部 126 により、基部 110 の固定領域 111 に

伝わり難くなる。

したがって、漏れ振動が固定領域 1 1 1 に伝わり、エネルギー逃げが生じ難くなり、振動片、素子間の C I 値バラツキの増大を有効に防止できることになる。

【 0 0 4 4 】

以上のように振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることができるので、従来の音叉型水晶振動片 1 0 のように基部 1 1 の長さを腕部 1 2, 1 3 の長さの 4 0 % 以上にする必要がない。

本実施の形態では、図 1 に示すように、音叉型水晶振動片 1 0 0 の基部 1 1 0 の長さは、音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の長さに対して上述のように 3 4 % になるように形成されていても、音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の垂直成分の振動による振動漏れが生じ難く、振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくすることになる。これにより、基部 1 1 0 の長さを短くすることができ、音叉型水晶振動片 1 0 0 の大きさを小型化することができる。

本実施の形態では、基部 1 1 0 の長さが図 4 に示すように 0. 5 6 mm とすることができ、従来の音叉型水晶振動片 1 0 の図 1 2 に示す基部 1 1 の長さ (L 1) である 0. 7 mm より著しく小さくすることが可能となる。

【 0 0 4 5 】

ところで、上述の音叉腕 1 2 1, 1 2 2 のそれぞれの幅は、図 4 に示すように 0. 1 mm に形成される。このように音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の腕幅を著しく狭くするのは、上述の式 1 である「 $f \propto W / L^2$ 」の説明で詳述したように、音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の長さ (L) を短くしたためである。

すなわち、音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の長さを図 4 に示すように 1. 6 4 4 mm と短くするには、上記式 1 から腕幅は、0. 1 mm にする必要があり、そのため腕幅を 0. 1 mm としたものである。

しかし、このように音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の腕幅を 0. 1 mm とすると、C I 値が大きくなるおそれがある。

そこで、本実施の形態では、C I 値の上昇を抑えるために図 1 に示すように音叉腕 1 2 1, 1 2 2 の表面及び裏面に長さ 0. 7 L の溝部 1 2 3, 1 2 4 が上述のように設けられ、図 3 に示すように、C I 値が著しく低くなるようになっている。

る。

【0046】

以上のように構成される本実施の形態の音叉型水晶振動片100がパッケージ等内に配置され、電圧が印加されると、音叉腕121、122が振動するが、このとき、音叉腕121、122の腕幅と厚みは、上述のように共に0.1mmに形成されている。

したがって、図14(b)に示すように垂直成分の振動が生じるが、この振動が基部110の切り込み部126で緩和され、エネルギーが基部110の固定領域111から逃げ、振動漏れが生じ、振動片、素子間のCI値バラツキが増大するのを未然に防止することができる。

また、この切り込み部126は音叉腕121、122の振動を阻害せず、且つ基部110の固定領域111の固定に影響を与えない基部110の部分に配置されているため、音叉腕121、122の振動や音叉型水晶振動片100のパッケージに対する固定に悪影響を与えることがない。

【0047】

さらに、基部110の長さを従来の振動片より短くすることができるので、音叉型水晶振動片100の小型化を図ることができ、このような振動片を搭載する振動子等の小型化を可能にするものである。

そして、小型化された音叉型水晶振動片100は、基本波CI値が上述のように極めて低く設定され、CI値比も1.0以上に設定されているので、より精度の高い超小型振動片となる。

【0048】

(第2の実施の形態)

図7は、本発明の第2の実施の形態に係る振動子であるセラミックパッケージ音叉型振動子200を示す図である。

このセラミックパッケージ音叉型振動子200は、上述の第1の実施の形態の音叉型水晶振動片100を用いている。したがって、音叉型水晶振動片100の構成、作用等については、同一符号を用いて、その説明を省略する。

図7は、セラミックパッケージ音叉型振動子200の構成を示す概略断面図で

ある。図7に示すようにセラミックパッケージ音叉型振動子200は、その内側に空間を有する箱状のパッケージ210を有している。

このパッケージ210には、その底部にベース部211を備えている。このベース部211は、例えばアルミナ等のセラミックス等で形成されている。

【0049】

ベース部211上には、封止部212が設けられており、この封止部212は、ベース部211と同様の材料から形成されている。また、この封止部212の上端部には、蓋体213が載置され、これらベース部211、封止部212及び蓋体213で、中空の箱体を形成することになる。

このように形成されているパッケージ210のベース部211上にはパッケージ側電極214が設けられている。このパッケージ側電極214の上には導電性接着剤等を介して音叉型水晶振動片100の基部110の固定領域111が固定されている。

この音叉型水晶振動片100は、図1に示すように構成されているため、基本波のCI値が低く抑えられていると共に、CI値比が1.0以上に設定されており、更に、小型で振動片、素子間でCI値バラツキが小さい。したがって、この振動片を搭載したセラミックパッケージ音叉型振動子200も小型で振動片、素子間でCI値バラツキが小さい高性能な振動子となる。

【0050】

(第3の実施の形態)

図8は、本発明の第3の実施の形態に係る携帯電話装置であるデジタル携帯電話300を示す概略図である。

このデジタル携帯電話300は、上述の第2の実施の形態のセラミックパッケージ音叉型振動子200と音叉型水晶振動片100とを使用している。

したがって、セラミックパッケージ音叉型振動子200と音叉型水晶振動片100の構成、作用等については、同一符号を用いる等して、その説明を省略する。

図8はデジタル携帯電話300の回路ブロックを示しているが、図8に示すように、デジタル携帯電話300で送信する場合は、使用者が、自己の声をマイク

ロフォンに入力すると、信号はパルス幅変調・符号化のブロックと変調器／復調器のブロックを経てトランスミッター、アンテナスイッチを開始アンテナから送信されることになる。

【0051】

一方、他人の電話から送信された信号は、アンテナで受信され、アンテナスイッチ、受信フィルターを経て、レシーバーから変調器／復調器ブロックに入力される。そして、変調又は復調された信号がパルス幅変調・符号化のブロックを経てスピーカーに声として出力されるようになっている。

このうち、アンテナスイッチや変調器／復調器ブロック等を制御するためのコントローラが設けられている。

このコントローラは、上述の他に表示部であるLCDや数字等の入力部であるキー、更にはRAMやROM等も制御するため、高精度であることが求められる。また、デジタル携帯電話300の小型化の要請もある。

このような要請に合致するものとして上述のセラミックパッケージ音叉振動子200が用いられている。

【0052】

このセラミックパッケージ音叉型振動子200は、図1に示す音叉型水晶振動片100を有するため、CI値が低く、CI値比も1.0以上の設定され、且つ振動片、素子間でCI値バラツキが小さく高精度となると共に、小型となる。したがって、このセラミックパッケージ音叉型振動子200を搭載したデジタル携帯電話300も小型で振動片、素子間でCI値バラツキが小さい高性能なデジタル携帯電話となる。

【0053】

(第4の実施の形態)

図9は、本発明の第4の実施の形態に係る発振器である音叉水晶発振器400を示す図である。

このデジタル音叉水晶発振器400は、上述の第2の実施の形態のセラミックパッケージ音叉型振動子200と多くの部分で構成が共通している。したがって、セラミックパッケージ音叉型振動子200と音叉型水晶振動片100の構成、作用

等については、同一符号を用いて、その説明を省略する。

【0054】

図9に示す音叉型水晶発振器400は、図9に示すセラミックパッケージ音叉振動子200の音叉型水晶振動片100の下方で、ベース部211の上に、図10に示すように集積回路410を配置したものである。

すなわち、音叉水晶発振器400では、その内部に配置された音叉型水晶振動片100が振動すると、その振動は、集積回路410に入力され、その後、所定の周波数信号を取り出すことで、発振器として機能することになる。

すなわち、音叉水晶発振器400に收容されている音叉型水晶振動片100は、図1に示すように構成されているため、CI値が低く抑えられ、CI値比も1.0以上に設定されると共に、小型で振動片、素子間でCI値バラツキが小さいので、この振動片を搭載したデジタル音叉水晶発振器400も小型で振動片、素子間でCI値バラツキが小さい高性能な発振器となる。

【0055】

(第5の実施の形態)

図10は、本発明に第5の実施の形態に係る振動子であるシリンダータイプ音叉振動子500を示す図である。

このシリンダータイプ音叉振動子500は、上述の第1の実施の形態の音叉型水晶振動片100を使用している。したがって、音叉型水晶振動片100の構成、作用等については、同一符号を用いる等して、その説明を省略する。

図10は、シリンダータイプ音叉振動子500の構成を示す概略図である。

図10に示すようにシリンダータイプ音叉振動子500は、その内部に音叉型水晶振動片100を收容するための金属製のキャップ530を有している。このキャップ530は、ステム520に対して圧入され、その内部が真空状態に保持されるようになっている。

【0056】

また、キャップ530に收容された略H型の音叉型水晶振動片100を保持するためのリード510が2本配置されている。

このようなシリンダータイプ音叉振動子500に外部より電流等を印加すると

音叉型水晶振動片 1 0 0 の音叉腕 1 2 1, 1 2 2 が振動し、振動子として機能することになる。

このとき、音叉型水晶振動片 1 0 0 は、図 1 に示すように構成されているため、C I 値が低く抑えられ、C I 値比も 1. 0 以上に設定され、さらに、小型で振動片、素子間で C I 値バラツキが小さいので、この振動片を搭載したシリンダータイプ音叉振動子 5 0 0 も小型で、振動片、素子間で C I 値バラツキが小さい高性能な振動子となる。

【0 0 5 7】

また、上述の各実施の形態では、3 2. 7 3 8 k H の音叉型水晶振動子を例に説明したが、1 5 k H 乃至 1 5 5 k H の音叉型水晶振動子に適用できることは明らかである。

なお、上述の実施の形態に係る音叉型水晶振動片 1 0 0 は、上述の例のみならず、他の電子機器、携帯情報端末、さらに、テレビジョン、ビデオ機器、所謂ラジカセ、パーソナルコンピュータ等の時計内蔵機器及び時計にも用いられることは明らかである。

さらに、本発明は、上記実施の形態に限定されず、特許請求の範囲を逸脱しない範囲で種々の変更を行うことができる。そして、上記実施の形態の構成は、その一部を省略したり、上述していない他の任意の組み合わせに変更することができる。

【0 0 5 8】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、基本波の C I 値を低く抑えながら、C I 値比を一定に保持すると共に、基部を短くしても、振動片、素子間の C I 値バラツキを小さくし、並びに振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び携帯用電話装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施の形態に係る音叉型水晶振動片の概略図である。

【図 2】

図 1 の F - F' 線断面図である。

【図 3】

基本波 C I 値と溝長との関係を示す図である。

【図 4】

図 1 の音叉型水晶振動片の寸法を示す図である。

【図 5】

図 4 の基部の切り込み部の構成を示す概略斜視図である。

【図 6】

図 4 の音叉型水晶振動子の説明図である。

【図 7】

本発明の第 2 の実施の形態に係るセラミックパッケージ音叉型振動子の構成を示す概略断面図である。

【図 8】

本発明の第 3 の実施の形態に係るデジタル携帯電話の回路ブロックを示す概略図である。

【図 9】

本発明の第 4 の実施の形態に係る音叉水晶発振器の構成を示す概略断面図である。

【図 1 0】

本発明の第 5 の実施の形態に係るシリンダータイプ音叉振動子の構成を示す概略断面図である。

【図 1 1】

従来の音叉型水晶振動片を示す概略図である。

【図 1 2】

図 1 2 の A - A' 線概略断面図である。

【図 1 3】

基本波 C I 値と C I 値比との関係を示す図である。

【図 1 4】

(a) 振動腕部の振動の説明図である。(b) 振動腕部の振動の他の説明図であ

る。

【図 1 5】

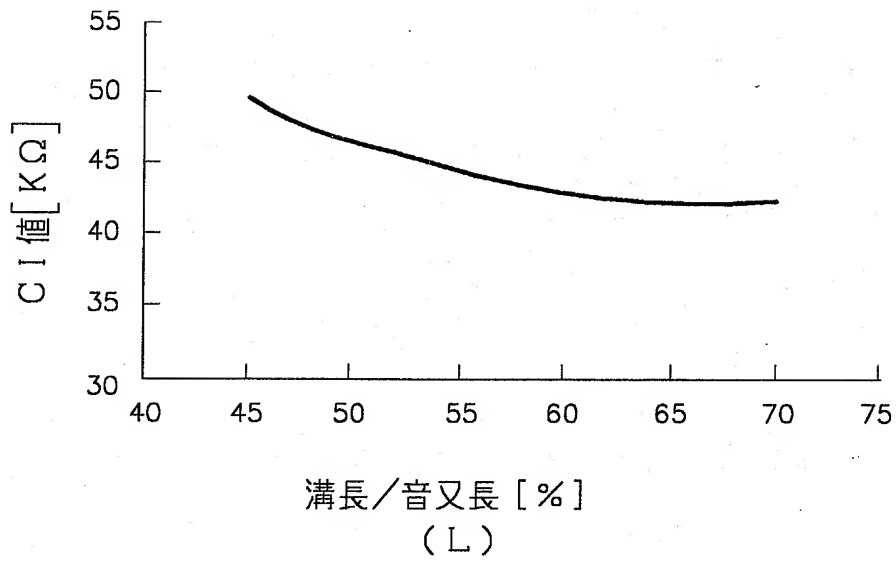
振動腕部と垂直振動成分変位量との関係を示す図である。

【符号の説明】

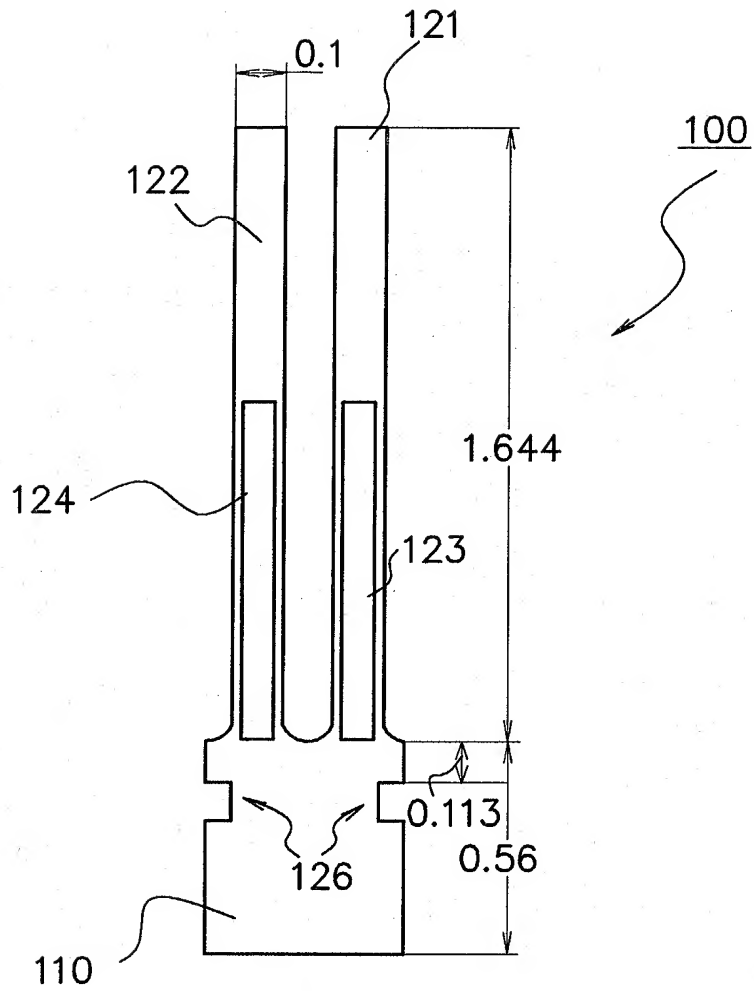
- 1 0 0 . . . 音叉型水晶振動片
- 1 1 0 . . . 基部
- 1 1 1 . . . 固定領域
- 1 2 1、1 2 2 . . . 音叉腕
- 1 2 3、1 2 4 . . . 溝部
- 1 2 3 a、1 2 4 a . . . 励振電極
- 1 2 3 b、1 2 4 b . . . 側面励振電極
- 1 2 5 . . . 他の電極
- 1 2 6 . . . 切り込み部
- 2 0 0 . . . セラミックパッケージ音叉振動子
- 2 1 0 . . . パッケージ
- 2 1 1 . . . ベース部
- 2 1 2 . . . 封止部
- 2 1 3 . . . 蓋体
- 2 1 4 . . . パッケージ側電極
- 3 0 0 . . . デジタル携帯電話
- 4 0 0 . . . 音叉水晶発振器
- 4 1 0 . . . 集積回路
- 5 0 0 . . . シリンダータイプ音叉振動子
- 5 1 0 . . . リード
- 5 2 0 . . . ステム
- 5 3 0 . . . キャップ

【図 3】

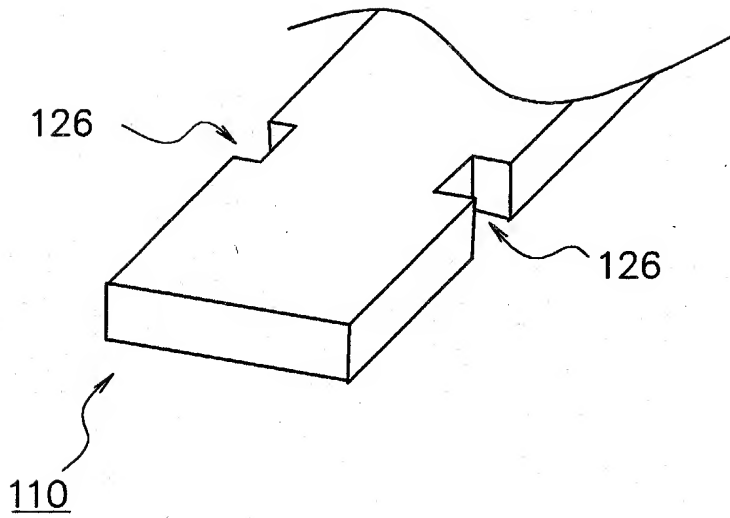
基本波 C I 値と溝長との関係



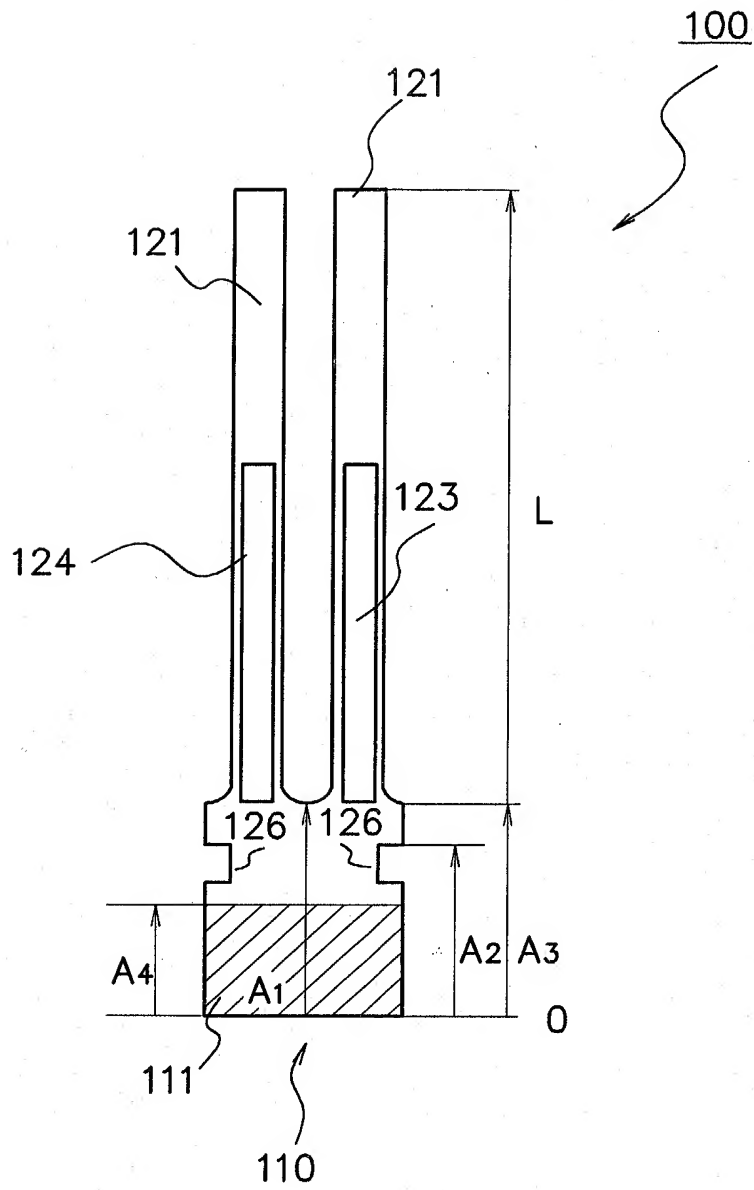
【図4】



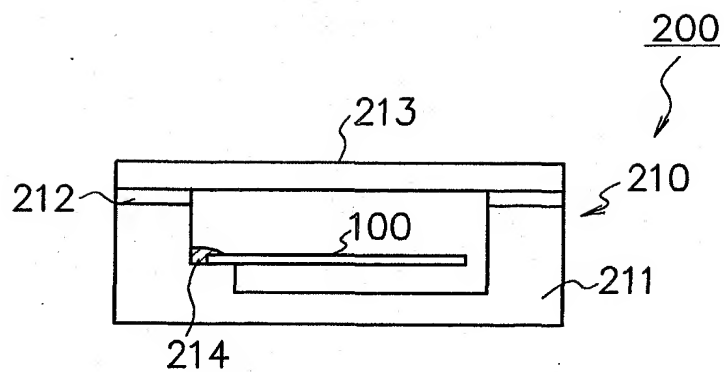
【図 5】



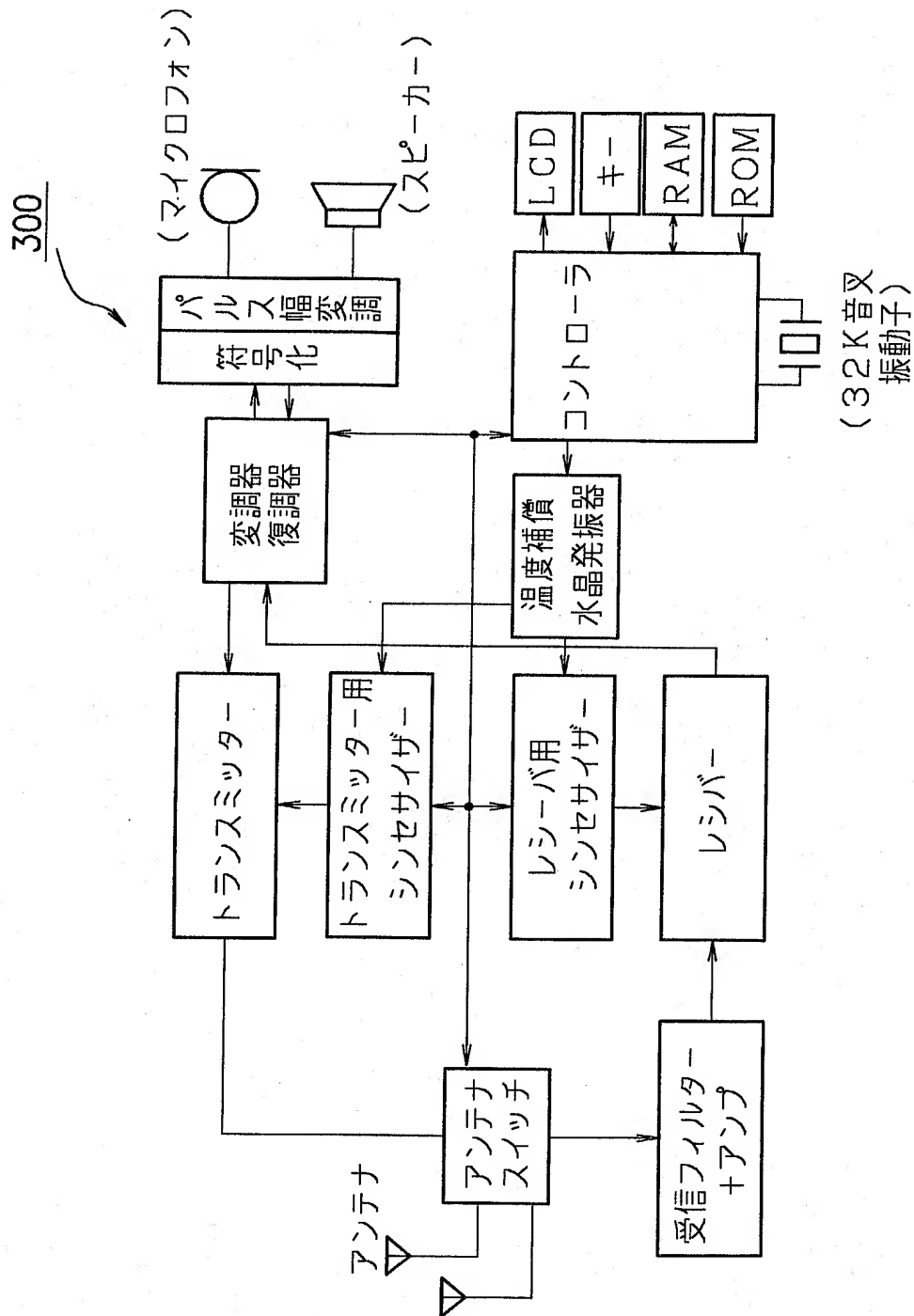
【図 6】



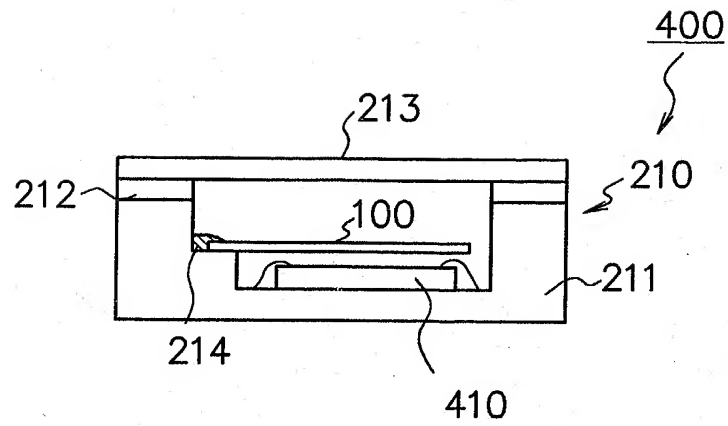
【図 7】



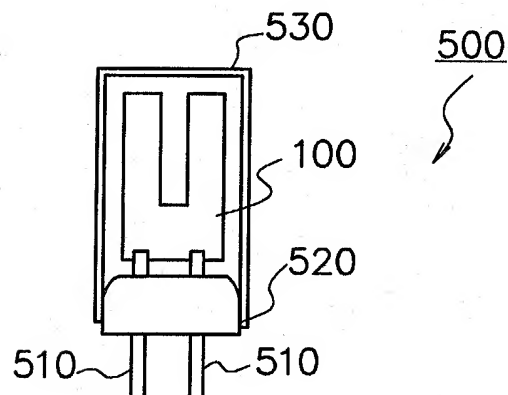
【図 8】



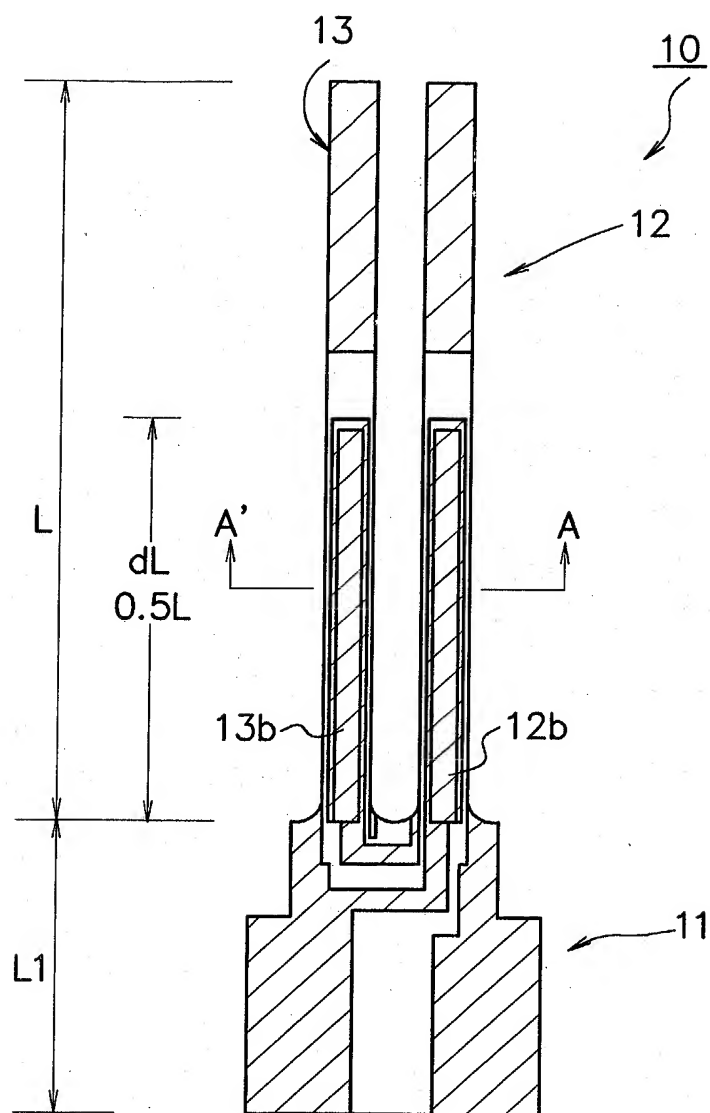
【図 9】



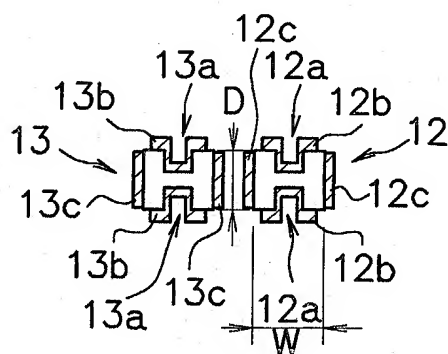
【図 1 0】



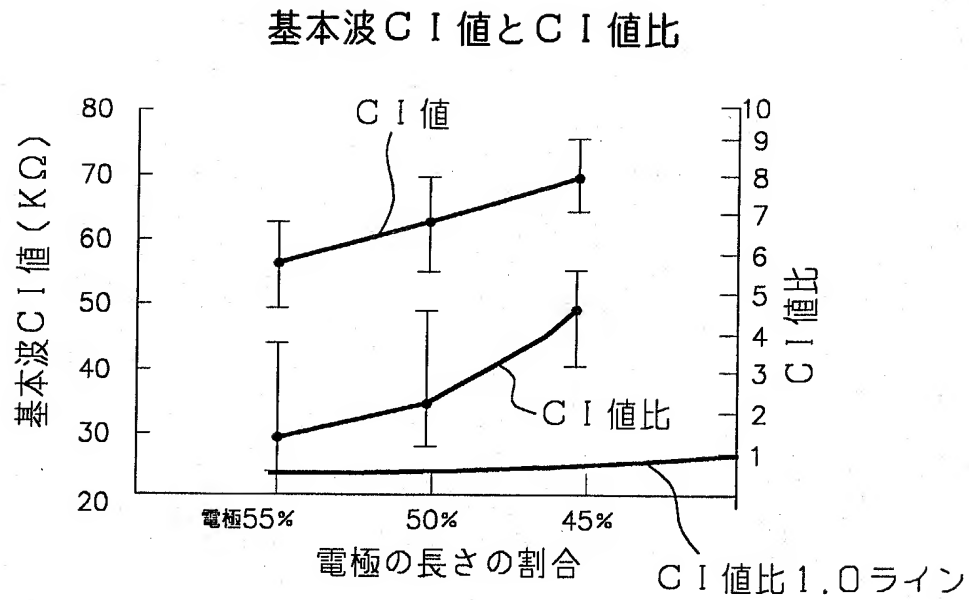
【図 1 1】



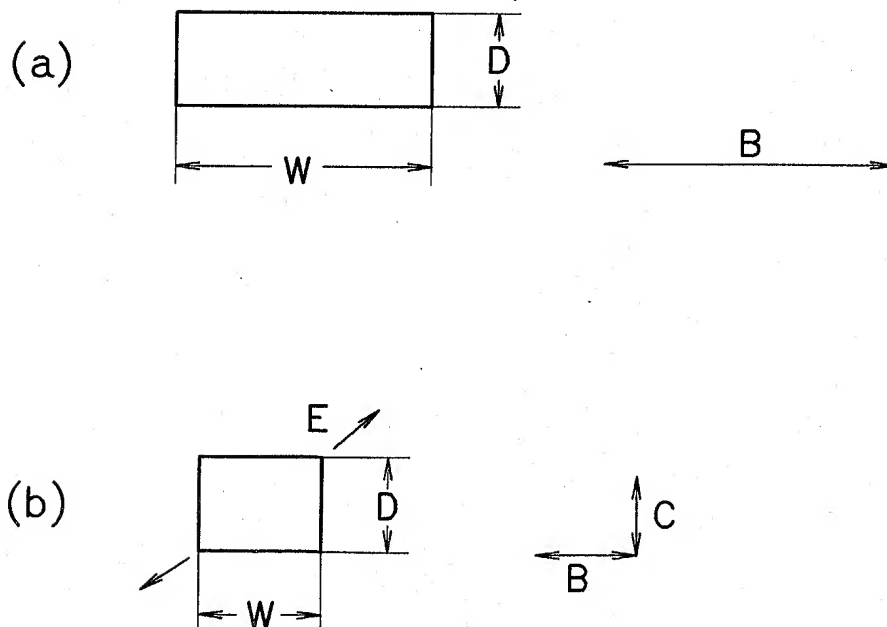
【図 1 2】



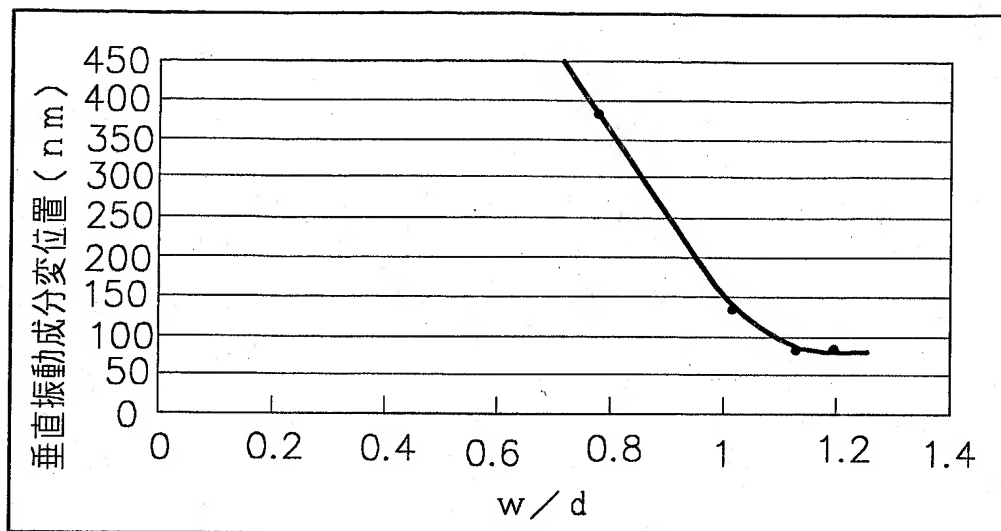
【図 13】



【図 14】



【図 15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基本波のC I 値を低く抑えながら、C I 値比を一定に保持すると共に、基部を短くしても、振動片、素子間のC I 値バラツキを小さくし、並びに振動片全体も小型化できる振動片、これを有する振動子、この振動子を備える発振器及び携帯用電話装置を提供すること。

【解決手段】 基部110と、この基部から突出して形成されている振動腕部121, 122と、前記振動腕部の表面部及び／又は裏面部に溝部123, 124が形成されている振動片であって、前記基部に切り込み部126が形成されていると共に、前記溝部の一部に電極部123a, 124aが形成され、前記振動腕部の側面の一部にも電極部123b, 124bが形成されていることで振動片100を構成する。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名 セイコーエプソン株式会社